

## Single Phase Glass Passivated Silicon Bridge Rectifier

$V_{RRM} = 600\text{ V} - 1000\text{ V}$

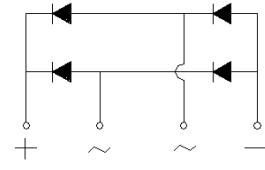
$I_O = 4\text{ A}$

### Features

- Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0
- High case dielectric strength of 1500  $V_{RMS}$
- Glass passivated chip junction
- Ideal for printed circuit boards
- High surge overload rating
- High temperature soldering guaranteed: 260°C/ 10 seconds, 0.375 (9.5mm) lead length
- Not ESD Sensitive

### Mechanical Data

Case: Molded plastic body over passivated junctions  
 Terminals: Plated leads, solderable per MIL-STD-750 Method 2026.  
 Mounting position: Any



GBU Package



### Maximum ratings at $T_c = 25\text{ °C}$ , unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	GBU4J	GBU4K	GBU4M	Unit
Repetitive peak reverse voltage	$V_{RRM}$		600	800	1000	V
RMS reverse voltage	$V_{RMS}$		420	560	700	V
DC blocking voltage	$V_{DC}$		600	800	1000	V
Operating temperature	$T_j$		-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	°C
Storage temperature	$T_{stg}$		-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	°C

### Electrical characteristics at $T_c = 25\text{ °C}$ , unless otherwise specified

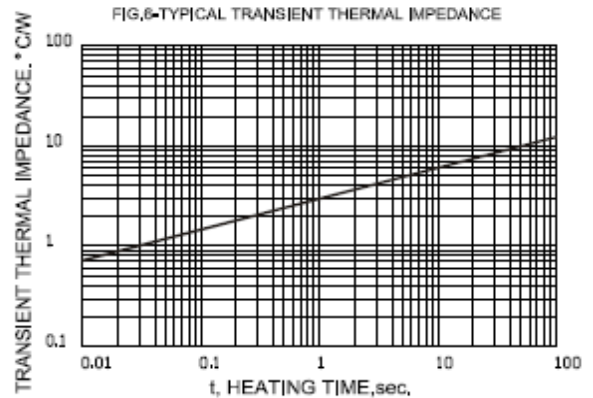
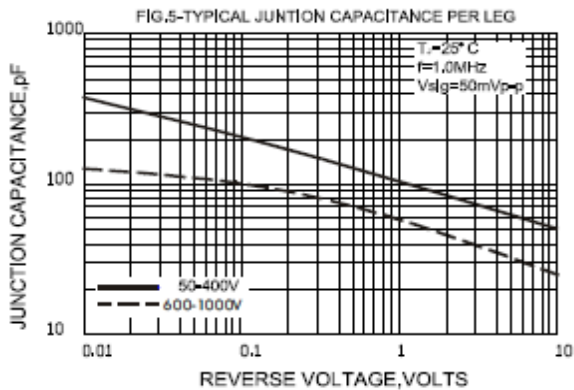
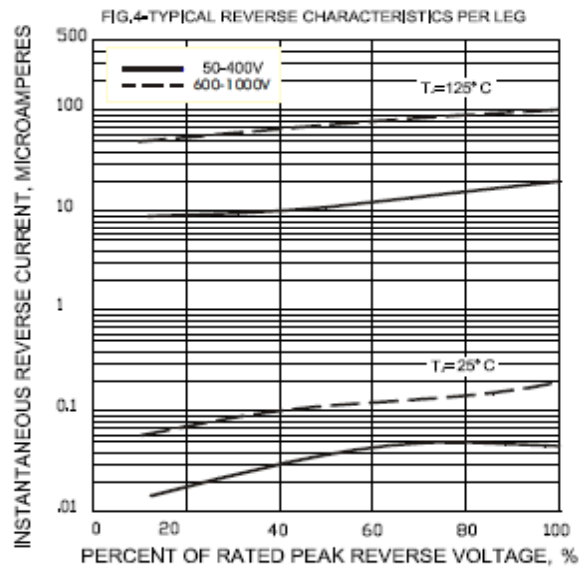
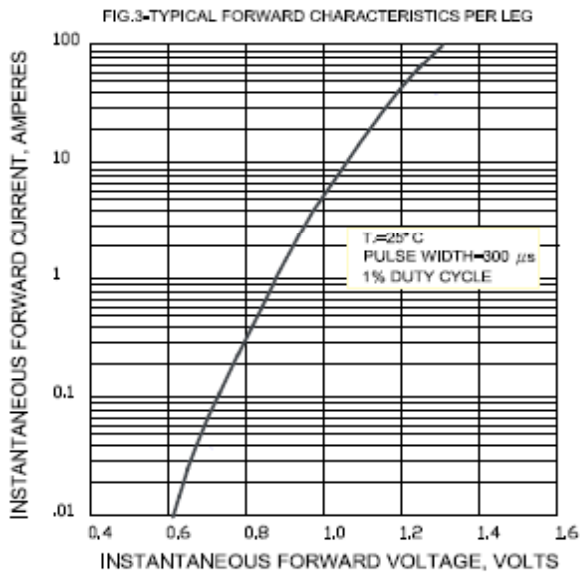
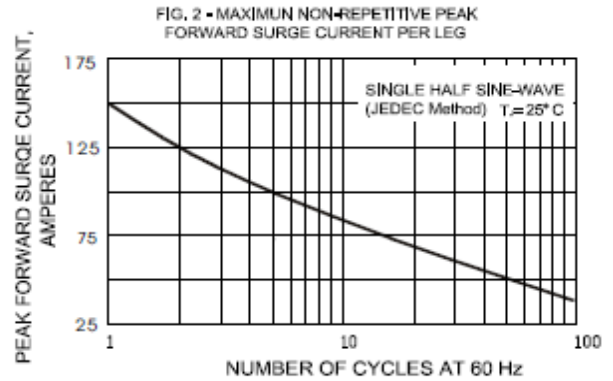
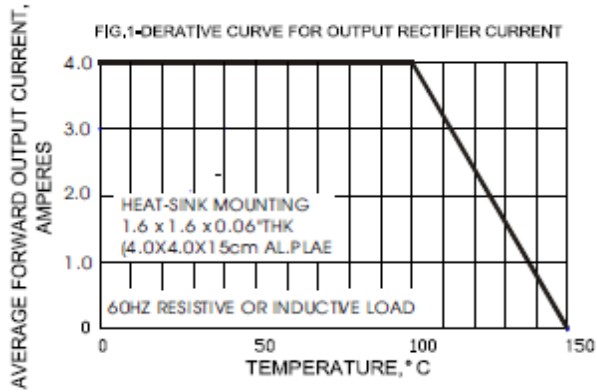
Single phase, half sine wave, 60 Hz, resistive or inductive load.  
 For capacitive load derate current by 20%.

Parameter	Symbol	Conditions	GBU4J	GBU4K	GBU4M	Unit
Maximum average forward rectified current <sup>1,2</sup>	$I_O$	$T_c = 100\text{ °C}$	4.0	4.0	4.0	A
Peak forward surge current	$I_{FSM}$	$t_p = 8.3\text{ ms}$ , half sine	150	150	150	A
Maximum instantaneous forward voltage drop per leg	$V_F$	$I_F = 4\text{ A}$	1.1	1.1	1.1	V
Maximum DC reverse current at rated DC blocking voltage per leg	$I_R$	$T_a = 25\text{ °C}$	5	5	5	$\mu\text{A}$
		$T_a = 125\text{ °C}$	500	500	500	
Rating for fusing	$I^2t$	$t < 8.3\text{ ms}$	93	93	93	$\text{A}^2\text{sec}$
Typical junction capacitance per leg <sup>3</sup>	$C_j$		45	45	45	pF
Typical thermal resistance per leg <sup>1,2</sup>	$R_{\theta JA}$		22	22	22	
	$R_{\theta JL}$		4.2	4.2	4.2	°C/W

<sup>1</sup> - Device mounted on 40 mm x 40 mm x 1.5 mm Al plate heatsink

<sup>2</sup> - Recommended mounted position is to bolt down device on a heatsink with silicon thermal compound for maximum heat transfer using #6 screw.

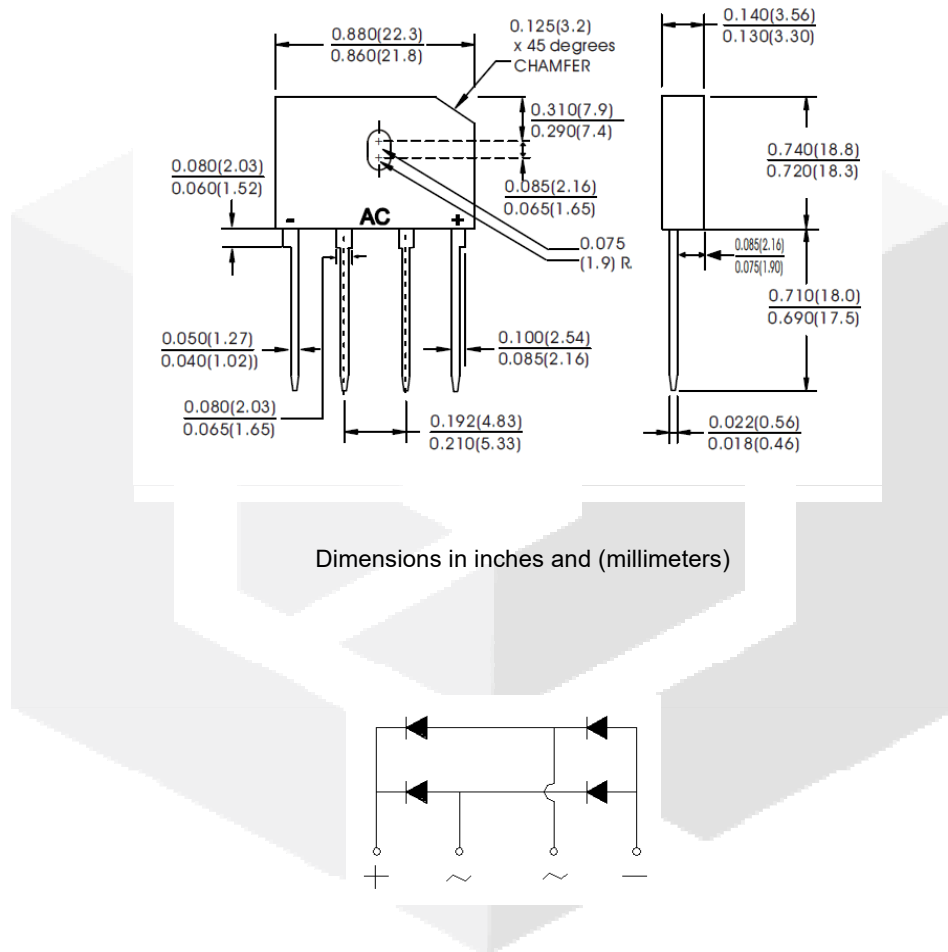
<sup>3</sup> - Measured at 1.0 MHz and applied reverse bias of 4.0 V



**Package dimensions and terminal configuration**

Product is marked with part number and terminal configuration.

**GBU**



# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[GeneSiC Semiconductor:](#)

[GBU4J](#) [GBU4K](#) [GBU4M](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.